

2015 年全国失效分析学术会议

第三轮通知

2015 年全国失效分析学术会议将于 2015 年 10 月 8 日-12 日在北京召开。本次会议由中国机械工程学会失效分析分会、中国机械工程学会理化检验分会和中国石油学会石油管材专业委员会联合主办，旨在总结失效分析与预防研究成果、交流失效分析的经验和技术、分析我国主要行业失效分析发展状况、探讨失效分析学科发展战略，届时将特邀失效分析领域的院士、著名专家学者作大会报告，是我国失效分析行业的又一次高水平、高规格的学术交流。热忱欢迎国内外同行专家踊跃投稿并到会交流。

1、会议主题

- 1) 失效分析原理与方法；
- 2) 失效分析中的理化检验技术；
- 3) 典型失效案例解析；
- 4) 失效分析与安全，风险评估与管理；
- 5) 失效与设计，材料和工艺，服役环境相关的分析；
- 6) 失效分析预防预测技术；
- 7) 特种材料和装置失效分析与预防；
- 8) 其他相关失效分析与预防技术等。

2、重要时间安排

时间	日程安排
2015.07.31	会议投稿截止
2015.10.08	全天报到 (下午召开中国机械工程学会失效分析分会委员会换届会议)
2015.10.09-11	2015 年全国失效分析学术会议、展览
2015.10.11-16	2015 年全国失效分析培训班 (另见通知，不包含在本次会议中)

3、会议地址：北京航空航天大学

4、会议论文投稿

会议论文集以 2015 年《金属热处理》增刊形式正式出版。凡未经正式刊物发表，与失效分析与理化检验领域相关的研究成果、学术和技术论文、分析经验及建议等均可投稿。

会议征文采用电子邮件（邮箱 shixiaofenxi@cmes.org）投稿，投稿时邮件主题中需注明“2015 年全国失效分析学术会议投稿”字样，同时通知会议秘书处。经专家审阅，拟采用后发给录用通知和版面费通知，论文版面费每篇 400 元，每篇论文限 4 页，超过部分每页加收 150 元。凡不参加会议和未交论文版面费的作者，其论文将不予以收录。提交的论文需按照《金属热处理》的格式编排（见附件）。

《金属热处理》作为全国热处理行业会刊，在我国科技期刊界赢得了多项奖励和荣誉，是我国国家期刊奖百种重点期刊、中国期刊方阵双奖期刊、中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊等数据库、引文库和文摘库源刊。

5、会议费用

会议注册费 1500 元。

6、学术委员会

李鹤林 中国石油集团石油管工程技术研究院，中国工程院院士

钟群鹏 北京航空航天大学，中国工程院院士

陈学东 合肥通用机械研究院，院长

杨振国 复旦大学材料科学系，教授

冯耀荣 中国石油集团石油管工程技术研究院，总工程师

7、特邀报告人（部分）

李鹤林 中国石油集团石油管工程技术研究院，中国工程院院士

钟群鹏 北京航空航天大学，中国工程院院士

高金吉 北京化工大学，中国工程院院士

陈学东 合肥通用机械研究院，教授级高工
陶春虎 北京航空材料研究院，研究员
杨振国 复旦大学材料科学系，教授
冯耀荣 中国石油集团石油管工程技术研究院，总工程师
刘应华 清华大学工程力学系，教授
康 锐 北京航空航天大学可靠性与系统工程学院，教授
习年生 中国铁道科学研究院，研究院

8、组织委员会

张 峥 北京航空航天大学材料科学与工程学院
陈再良 北京机电研究所
陶美娟 上海材料研究所检测中心
骆红云 北京航空航天大学材料科学与工程学院
赵子华 北京航空航天大学材料科学与工程学院
吕东显 北京机电研究所
付海峰 北京机电研究所
张江龙 北京航空航天大学材料科学与工程学院
梅 坛 中国机械工程学会理化检验分会

9、会议秘书组及联系方式

联系人：赵子华 E-mail: zhzh@buaa.edu.cn 电话：010-82313264，15210969645

陈再良 E-mail: zl.chen@163.com

邮箱：shixiaofenxi@cmes.org

通信地址：北京市海淀区学院路 37 号中国机械工程学会失效分析分会

邮编：100191

网站：<http://www.sxfh.com.cn/>

竭诚欢迎从事失效分析预测预防领域专家、科技人员、高校师生和企业界人士参加会议，开展专家咨询活动，为企业、厂商和工程技术人员提供更广泛的交流平台。

会议通知电子版及所有附件均可登陆中国机械工程学会失效分析分会官网：

<http://www.sxfh.com.cn/>下载查看。

参会回执、投稿和其他问题咨询请您邮件到 shixiaofenxi@cmes.org，以便我们为您提供更多信息。



2015年6月29日

2015年全国失效分析学术会议回执

姓名		性别		职务（职称）	
单位名称				固定电话	
				手机	
通讯地址				邮编	
Email				传真	
是否投稿			是否参加会议		
论文题目					